

次世代電子実装システム技術研究会
(キックオフミーティング)2022年
5/27

金

13:00 - 17:00

定員 30名(来所)

100名(オンライン)

対象 当該テーマに関心のある方。
会員のステータスによって参加
できるイベントが異なります。

多様化するMore than Moore の電子デバイスシステム集積技術に向けて、先端実装技術の産業分野への展開や次世代実装技術の産官学連携開発体制構築を目指した研究会を設立しました。今後の研究会の方針について情報をご提供します。

13:00-14:00 次世代実装システム技術研究会キックオフ講演

対象: 研究会員 準研究会員 特別会員 聴講会員 非会員

講演内容

次世代実装技術の産官学連携開発体制構築を目指した次世代実装システム技術研究会の情報をご紹介します。

講演者

代表: 青柳 昌宏 卓越教授

幹事: 新井 義之 氏

事務局長: 根本 俊介

三橋 雅彦

国立大学法人 熊本大学
大学院先端科学研究部東レエンジニアリング株式会社
開発部門 開発部 部長 (工学博士)

電子技術部 電子デバイスグループ

電子技術部長

14:00-15:00 KISTEC内実験施設見学会

対象: 研究会員 準研究会員 特別会員 聴講会員 非会員

見学内容

- ・サンプル作製関連(電子描画装置、陽極接合、スパッタ装置、フォトリソ関連装置)
- ・信頼性試験関連(恒温槽、冷熱衝撃試験機)
- ・半導体評価関連(半導体パラメータアナライザ、熱解析関連、ダイシエア)

15:00-16:30 次世代実装システム技術の研究開発会議

対象: 研究会員 準研究会員 特別会員

会議内容

次世代実装システム技術に向けた研究開発について
(当研究開発会議に参加希望の企業様は研究会員、準研究会員へお申し込み下さい。)

参加申し込みは、右隣記載のQRコードをクリック。
または、読み込んで頂きホームページからご登録ください。
申込締め切りは5/20。
ご不明な方はお問い合わせにご連絡ください。

次世代実装システム技術研究会

<https://www.kistec.jp/nepstech/report/>

お問い合わせ: 電子技術部 電子デバイスグループ 根本俊介 E-mail: sm-electronic_devices_g@kistec.jp

主催: 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)